



Hội Thảo Quốc Tế IPC Độ Tin Cậy Cao – Việt Nam

29 Tháng 8, 2018 • Eastin Grand Hotel Saigon
253 Nguyễn Văn Trỗi, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xin gửi lời chào đến Quý Anh/ Chị Đồng Nghiệp!

Nhằm kết nối và trao đổi thông tin công nghệ kỹ thuật trong ngành Điện Tử, IPC rất vinh hạnh tổ chức Hội Thảo Kỹ Thuật về Độ Tin Cậy Cao vào ngày 29/08/2018 tại Khách sạn Eastin Grand Hotel Saigon. Hội thảo là một trong những sự kiện hàng năm do IPC tổ chức, mang giá trị thực tiễn đến các Quý Công Ty Thành Viên và Toàn Thể Quý Doanh Nghiệp trong ngành.

IPC tập hợp nhóm các chuyên gia quốc tế cho hội thảo quan trọng này tại trung tâm Đông Nam Á để thảo luận:

- Các vấn đề quan trọng trong quy trình lắp ráp điện tử
- Cách thiết kế và lựa chọn vật liệu sẽ ảnh hưởng đến chi phí, độ tin cậy và thời gian quay vòng

Những chủ đề trong một ngày hội thảo sẽ tập trung vào các kết quả nghiên cứu tiên tiến, phương pháp và tiêu chuẩn thực tiễn trong **lĩnh vực ô tô, hàng không vũ trụ và điện tử khác** – hội thảo cũng sẽ là kênh thông tin quan trọng cho các kỹ sư và cấp quản lý chịu trách nhiệm về độ tin cậy.

Hội thảo được tổ chức miễn phí và Tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Số lượng người tham dự có giới hạn, kính mời Anh/ Chị đồng nghiệp đăng ký ngay hôm nay để tham dự.

Liên hệ: Mr. Hiếu – 0984311599

Email: HenryTon@ipc.org

Đăng ký: <http://www.ipcseasia.org/conference-vietnam-registration.html>

Đăng Ký Ngay

**Tối Đa 3 Người/ Công Ty
Thời gian đăng ký đến 24/8/2018**

Conference Agenda

Time	Topic	Speaker
8:20–8:50	Conference Registration	
8:50–9:00	Welcome/Opening Address	Raymond Foo <i>IPC Southeast Asia Representative</i>
9:00–9:45	IPC - The best standard for Global Electronics Industry	Jack Shi <i>Training Development Manager/ Master IPC Trainer, IPC Asia Pacific</i>
9:45–10:15	Coffee/Tea Break	
10:15–11:00	It's all about the Dirt – Cleaning No Cleans and Other Contaminants	TC Loy <i>Sales & Technical Manager Kyzen Corporation</i>
11:00–11:45	R&D of a Low voiding lead-free solder paste for high reliability applications	Steven Teh <i>Technical Manager, Inventec Performance Chemicals</i>
11:45–13:00	Lunch	
13:00–13:45	Testing the Reliability of Automotive & Transportation PCB's	Bob Neves <i>IPC Board of Directors/ Chairman & CTO, Microtek Laboratories</i>
13:45–14:30	IPC High Reliability Programs and Standards	Doug Sober <i>IPC Consultant & President, Essex Technologies Group</i>
14:30–15:00	Coffee/Tea Break	
15:00 – 15:45	Reliability Without Silver- stable properties at lower cost	Wayne Ng Chee Weng <i>Regional Technical Manager, Nihon Superior Co. Ltd</i>
15:45 – 16:45	Lucky Draws/ Conclusion/ Networking Session	

For more information, please contact:
Raymond Foo, RaymondFoo@ipc.org; Henry Ton, HenryTon@ipc.org

Gold Sponsors



Supporting Association

